



Orbotech Nuvogo™ 80H/80HXL

量产细线路直接成像



Orbotech Nuvogo 80H/80HXL

Orbotech Nuvogo 80H/80HXL 是一款高产量的量产直接成像解决方案，专为HDI、高阶MLB、软板和软硬结合板应用而设计。Orbotech Nuvogo 80H/ 80HXL 采用了 KLA 经业界验证的 LSO™(大镜面扫描)技术， MultiWave Laser™（多波长激光）技术和先进的涨缩算法，确保最好的成像品质及精度。

Orbotech Nuvogo 80H/80HXL 实现了高产量，连线产能高达每天 7,000 片板子，也适用于低敏度的感光膜，在保持高速、最佳质量的同时降低了总体拥有成本 (TCO)。



优势

量产数字成像

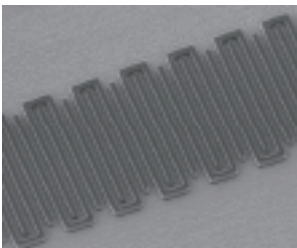
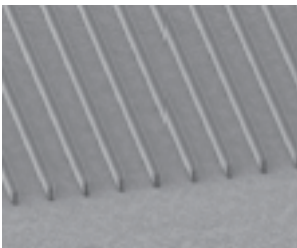
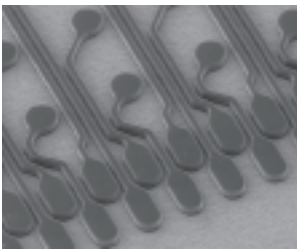
- 高产量: 连线产能高达每天 7,000 片板子
- 高效率的快速靶点捕捉
- 采用双台面传输机制，实现最佳化的成像时间

高成像品质

- 独一无二的光学设计带来最优线条结构，低至15/15µm 线宽/ 间距
- 高景深，能克服具有挑战性的表面高低变化
- 先进的涨缩模式，可实现出色对位精度 ($\pm 10 \mu\text{m}$)

高效率

- 兼容多样的感光膜和制程
- 高效料号列队管理，实现最大生产效率
- 配备自动化解决方案可实现无缝连接生产



细小线宽/间距低至 15/15 μm

Technologies

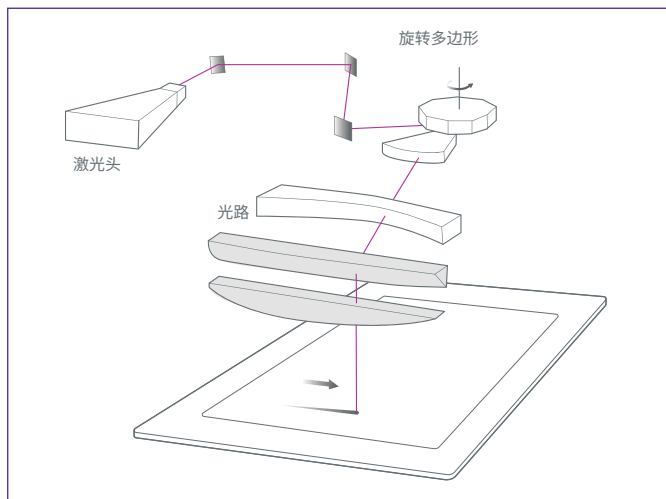


LSO™ Technology



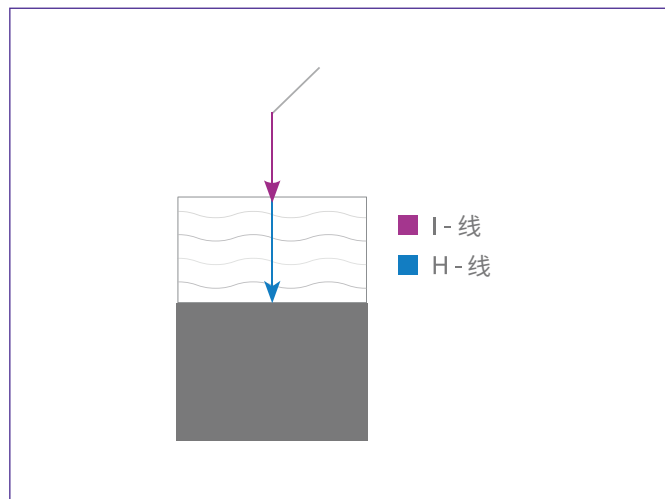
MultiWave Laser™ Technology

高成像品质

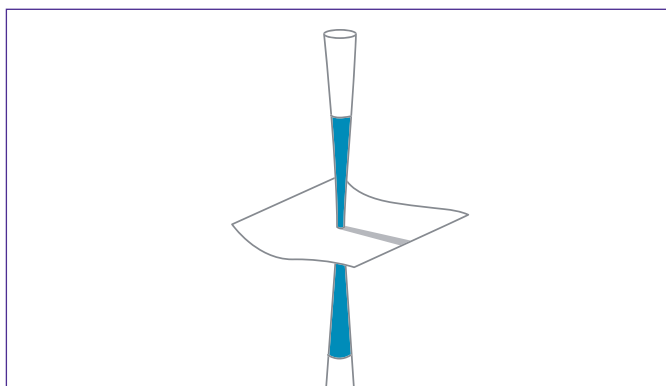


采用 KLA 的 LSO™ (大镜面扫描) 技术，单次扫描即可实现卓越的线条结构

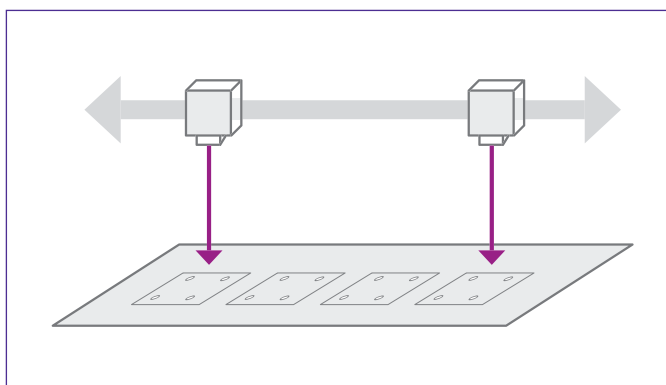
支持多种感光膜



采用 KLA 的 MultiWave Laser™ (多波长激光) 技术，兼容多种感光膜和制程



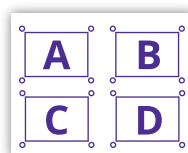
高景深 (DOF) 能克服具有挑战性的表面高低变化



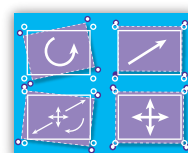
动态靶点识别和捕捉

先进的涨缩模式

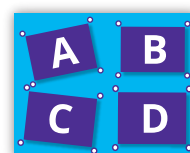
- 智能涨缩-最佳量产涨缩模式，同批次板件达到最高的一致性
- 自动涨缩/固定涨缩/群组涨缩
- 分割涨缩—超薄内层分区对位
- 极速靶点捕捉，降低产能损失



CAM 数据



板子



图像

可追溯性

通过动态标记进行板子追踪：序列号标识；小排版和 PCB；日期与时间标识；涨缩标识和由字母数字组成的设备 ID，一维条形码或二维条形码 (Data Matrix Code)。

系统规格

	Orbotech Nuvogo 80H	Orbotech Nuvogo 80HXL
最大产能*	每小时300面 成像尺寸24"x18"	
最小线宽/间距*	15/15µm	
分辨率	1.5µm	
对位精度 FtG**	±10µm	
层间对位精度 FtB**	20µm	
最大基板尺寸	635mm x 660mm 25" x 26"	660mm x 812mm 26" x 32"
最大曝光尺寸	609.6mm x 660mm 24" x 26"	635mm x 812mm 25" x 32"
基板厚度	0.025mm - 8mm	
成像能量范围	25 - 2,200mj/cm²	

*取决于感光膜特性和制程
** 所有值均为 3σ

以上产品规格如有变更恕不另行通知